

2024年度 京セラ株式会社 夏季募集要項

1. 採用予定

- 【求人数】 各職種 若干名
- 【応募資格】 2024年4月又は9月に四年制大学卒業及び大学院修了見込みの方および高等専門学校専攻科修了見込みの方
2024年4月又は10月入社が可能な方
(※既卒者又は上記以外の時期に卒業予定の方は、個別に採用選考を行いますので、弊社担当までお問い合わせください。)
- 【採用学科】 電気・電子系／情報・通信系／機械系／制御系／化学系／材料系／物理系／その他
- 【求める人材像】 ・夢に向かって果敢にチャレンジし続けられる人
・素直な心、ひたむきさを持っている人
・グローバルな視点を持っている人

《専攻分野と採用比率目安》

電気・電子系	情報・通信系	機械／制御系	化学／材料系	物理系	その他
25%	25%	25%	15%	5%	5%

2. 応募方法

京セラでは、ご本人の希望・専門性と弊社事業のマッチングを重視した「プロダクト別採用」を行っています。
ご本人が希望するプロダクトへの配属を前提に、人事面談・マッチング面談(選考)に進んでいただきます。
「マッチング面談」では、ご希望の「プロダクト」との「専門性・応用性・ポテンシャル」等を中心に総合的な視点で、当該部門との適性を確認致します。

■応募の流れ

- STEP1 左記URLまたは本紙下部のQRコードからエントリーしてください。 <https://job.axol.jp/jn/s/kyocera_24/entry_0726010314/>
- STEP2 エントリー後、マイページ「お問い合わせ」より下記の通りご連絡ください。
※会社・事業理解のため、一部プロダクトにてイベントを実施予定です。詳細はエントリー後にご案内させていただきます。
- 件名 : 「夏季募集について」
内容 : 本案内を見てエントリーされた旨をご連絡ください。
- STEP3 エントリー後のマイページより、応募コース「技術コース」を選択後、ご希望の応募方法(推薦応募/自由応募)をご選択ください。
※推薦応募の場合、学内での推薦者が決定されましたら下記技術コース担当までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
- STEP4 同「マイページ」より、次の2点を入力し、データを送信してください。
①「自己紹介シート」 ※面談資料として使用します。
②「履修履歴」 ※修士の方は学部の分も必要です。
- STEP5 適性検査(SPI)のご受検
- STEP6 人事面談へのご参加 ※書類選考を通過された方へご案内いたします。
- STEP7 マッチング面談へのご参加 ※人事面談を通過された方へご案内いたします。
- STEP8 内々定 ※マッチング面談を通過された方へご案内いたします。

■応募締切

以下の締切までに、「応募の流れ」に記載の「STEP4」まで完了ください。
<第1回> 7月30日(日)
<第2回> 8月27日(日)
※締切に関わらず応募して頂いた順に優先的に選考へご案内する場合がございます。募集状況については、弊社担当までお問い合わせください。

3. 募集プロダクト／職種

現在募集中のプロダクト・職種については、別紙をご参照ください。

<技術コース お問い合わせ・書類送付先>

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
京セラ株式会社 人材開発課 技術コース担当
E-mail : kcsaiyou@kyocera.jp / TEL : 075-604-3510 (直通)
※書類ご送付の際には、封筒に「技術コース応募書類在中」と記載いただきますようお願いいたします。



京セラ企業紹介パンフレット



エントリーはこちら

募集プロダクト／職種

京セラで活かせる技術分野					専攻分野					
・無機材料技術	・化学工学技術	・パワーエレクトロニクス技術	・画像認識／画像処理技術	・振動／熱／流体関連技術	機 械 系	電 気 ・ 電 子 系	情 報 ・ 通 信 系	化 学 ・ 材 料 系	物 理 ・ 数 学 系	そ の 他
・有機材料技術	・微細加工技術	・電気特性評価技術	・ソフトウェア技術	・電池関連技術						
・金属材料技術	・電気回路技術	・制御工学技術	・シミュレーション技術	・施設管理技術						
・応用化学技術	・電子回路技術	・機械・機構設計技術	・分析技術	・環境管理技術						
・セラミック製造プロセス技術	・高周波回路技術	・機械加工技術	・信頼性工学技術(統計)	・安全防災管理技術						
・電気化学技術	・情報通信技術	・光学設計技術								
プロダクト	職種			配属予定勤務地						
車載用セラミック部品 エンジン部品、カーエレクトロニクス部品、半導体製造装置用製品、SOFCセルスタック等	・製品開発・設計 ・製造技術 ・生産技術(設備) ・品質管理・品質保証 ・ITエンジニア			・鹿児島県	◎	○	○	◎	○	△
アドバンスツール(切削工具) セラミック、超硬合金、複合材料切削チップおよび金属製ホルダ、ソリッド工具、プリント基板用ドリル、工業用精密ナイフ等	・製品開発・設計 ・切削加工評価および評価技術開発 ・製造技術 ・生産技術(設備) ・品質管理・品質保証 ・知的財産			・長野県 ・滋賀県 ・鹿児島県	◎	○	△	◎	○	○
パワーツール(電動工具) ＜電動工具＞ステイプラー、工作機器(インパクトドライバー等)、ガーデン機器、清掃機器(高圧洗浄機等)、DIY製品等 ＜空圧工具＞ファスニング、ステイプラー、ネイラー等 ※京セラ(株)から京セラインダストリアルツールズ(株)へ出向扱いとなります。処遇は変わりません。	・製品開発・設計			・広島県	◎	◎	△	△	○	△
半導体用セラミックパッケージ ＜パッケージ＞半導体デバイス用パッケージ、通信デバイス用高周波パッケージ、電子部品用小型パッケージ、光半導体用パッケージ等 ＜基板＞車載エンジン制御用セラミック基板、LEDランプモジュール用セラミック基板等	・製品開発・設計 ・製造技術 ・生産技術(設備) ・生産技術(IT) ・品質管理・品質保証 ・ITエンジニア			・神奈川県 ・滋賀県 ・鹿児島県	◎	◎	◎	◎	○	○
半導体用有機パッケージ ＜パッケージ＞サーバー・ルーター・携帯通端未用多層パッケージ等 ＜基板・配線板＞携帯通端未・車載用通信モジュール基板、パソコン・携帯通端未用高密度配線板、ハイエンドサーバー・通信システム用大型基板等	・製品開発・設計 ・製造技術 ・生産技術(設備) ・生産技術(IT) ・品質管理・品質保証 ・ITエンジニア ・顧客対応エンジニア			・東京都 ・富山県 ・滋賀県 ・京都府 ・鹿児島県	◎	◎	◎	◎	◎	○
電子部品(コンデンサ) セラミックコンデンサ、タンタルコンデンサ等	・製品開発・設計 ・製造技術 ・生産技術(設備) ・生産技術(IT) ・マーケティング			・滋賀県 ・鹿児島県	◎	◎	△	◎	○	△
電子部品(高周波デバイス) 高周波デバイス(SAWフィルタ、高周波通信モジュール)、水晶デバイス(水晶振動子、水晶発振器、光デバイス)等	・製品開発・設計 ・製造技術 ・生産技術(IT)			・山形県 ・滋賀県	△	◎	◎	△	○	△
ディスプレイ 車載用液晶ディスプレイ、ヘッドアップディスプレイ、産業機械用液晶ディスプレイ等	・製品開発・設計 ・製造技術			・滋賀県	◎	◎	△	○	○	△
プリンティングデバイス 高速商業用インクジェットプリントヘッド、サーマルプリントヘッド トナー方式プリンタ用アモルファスシリコン感光ドラム、LED光源等	・製品開発・設計 ・製造技術 ・生産技術(IT) ・生産技術(設備) ・品質管理・品質保証 ・ITエンジニア			・長野県 ・滋賀県 ・鹿児島県	◎	◎	◎	◎	◎	○
小型インクジェットヘッド MEMSインクジェットヘッドデバイス、インク流路樹脂等	・設計開発 ・研究			・滋賀県 ・大阪府 ・京都府	◎	◎	○	◎	○	○
生産技術開発・精機 メカトロ技術開発、製造プロセス開発、設備製造(開発・設計・製作)等	・生産技術(設備) ・品質管理・品質保証			・長野県 ・滋賀県 ・鹿児島県	◎	◎	◎	◎	○	○
施設管理 工場建設計画、インフラ企画、運用、整備、省エネ推進等	・工場建設計画、インフラ企画、運用、整備			・鹿児島県	○	◎	△	△	△	○

※各プロダクト採用定員に達した時点で応募は締切となります。